

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而刊發。

晶門半導體有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於2023年3月24日收市後，根據本公司股東於2013年5月28日通過的一項決議案後所採納的本公司股份認購權計劃(「2013年購股權計劃」)，向本集團的一名僱員(惟須待彼接納，方可作實)授出股份認購權(「購股權」)，以認購合共500,000股本公司股本中每股面值0.10港元的普通股。

有關授出購股權的詳情如下：

授出日期	:	2023年3月24日(「授出日期」)
所授出的購股權數目	:	500,000份購股權，每份賦予持有人認購1股本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
所授出的購股權行使價	:	0.5340港元，即下列的最高者：
(i) 本公司股份於授出日期的收市價	:	0.5000港元
(ii) 緊接授出日期前五個營業日在聯交所公佈的每日報價表所載的平均收市價	:	0.5340港元

歸屬條件：

250,000份購股權將於授出日期起計12個月屆滿後歸屬，其餘250,000份購股權將於授出日期起計24個月屆滿後歸屬。

行使期：

首250,000份購股權：由2024年3月25日至2026年3月24日止

其餘250,000份購股權：由2025年3月25日至2027年3月24日止

購股權的有效期為授出日期起至其相應的行使期(如上文所披露)屆滿為止。

承董事會命
晶門半導體有限公司
公司秘書
余俊敏

香港，2023年3月24日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事－梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士組成。